#### 東芝バイポーラ形デジタル集積回路 シリコン モノリシック

# $\begin{array}{l} TD62501P, TD62501F, TD62502P, TD62502F, TD62503P, TD62503F, TD62504P, TD62505P, TD62505F, TD62506P, TD62506F, TD62507P, TD62507F, TD62507F, TD62507P, TD62507P,$

#### 7 ch シングル ドライバ

TD62501P / F, TD62502P / F, TD62503P / F, TD62504P / F

コモンエミッタ

TD62505P / F, TD62506P / F コモンコレクタ

TD62507P / F 分離型

TD62501P / F シリーズは、7 回路または 5 回路入りの NPN トラ ンジスタアレイです。

ベース電流を制限する入力抵抗およびレベルシフト用ツェナーダ イオードなどが内蔵されていますので、TTL、C-MOS、P-MOS など の接続が容易であり、使用の際取り付け部品が少なくてすみます。入 力抵抗のない品種は使用回路に最適な抵抗を付けてご使用ください。 また、SUB 端子は回路中最低電位に固定してください。

使用に当たっては熱的条件にご注意ください。

#### 長

● 7回路または5回路入り P タイプ標準 DIP16 ピン

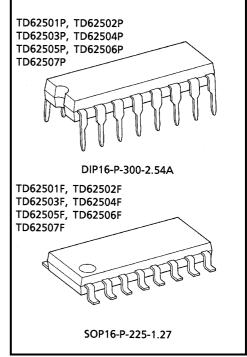
F タイプ標準 SOP16ピン

● 入力抵抗内蔵 TD62503P / F  $R_{IN}=2.7k\Omega$ 

> TD62506P / F  $R_{IN}=2.7k\Omega$ TD62504P / F RIN= $10.5 k \Omega$

レベルシフト用ツェナーダイオードおよび入力抵抗内蔵

: TD62502P / F  $V_Z$ =7V, R<sub>IN</sub>=10.5k $\Omega$ 



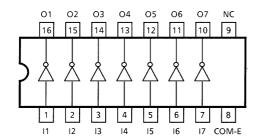
質量

DIP16-P-300-2.54A : 1.11g (標準) SOP16-P-225-1.27 : 0.16g (標準)

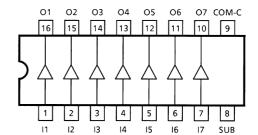
000629TBA1

## ピン接続図

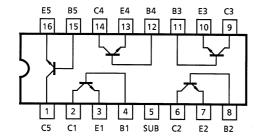
TD62501P / F, TD62502P / F TD62503P / F,,TD62504P / F



TD62505P / F,TD62506P / F

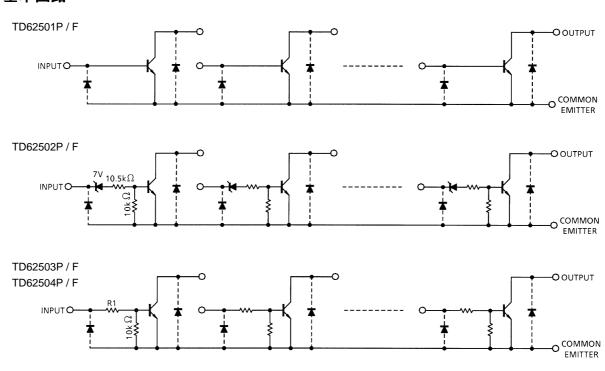


TD62507P / F



\*: NC 端子の処理について NC 端子は本 IC 内部のチップと接続されていないため、特別な配線処理は必要ありません。 もし配線するならば、COMMON EMITTER ライン(GND ライン) への接続を推奨致します。

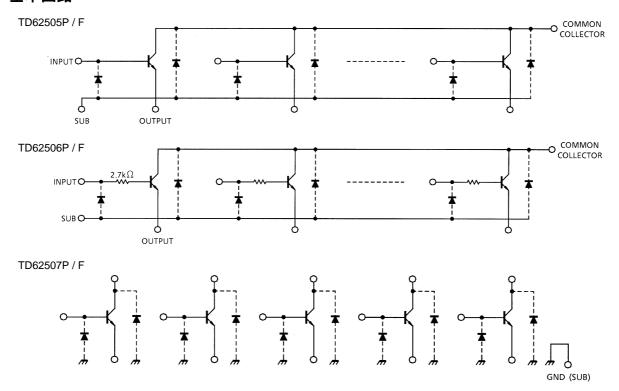
## 基本回路



TD62503P / F R1 =  $2.7k\Omega$ , TD62504P / F R1 =  $10.5k\Omega$ 

注: 破線で示すダイオードは寄生ダイオードですので使用しないでください。

## 基本回路



注: 破線で示すダイオードは寄生ダイオードですので使用しないでください。

# 最大定格 (Ta=25°C)

項目					記号	定格	単位	
コレクタエミッタ間電圧				電圧	V <sub>CEO</sub>	35	V	
□	レクタ	ベー:	ス間電	1 圧	V <sub>CBO</sub>	50	V	
П	レク	<b>タ</b>	電	流	Ic	200	mA / ch	
入	カ	đ	Ē	圧	V <sub>IN</sub> (注 1)	<b>−</b> 0.5 <b>∼</b> 45	V	
^	73	'	电		V <sub>IN</sub> (注 2)	<b>−</b> 0.5 <b>~</b> 30	<b>v</b>	
入	カ	Î	Ē	流	I <sub>IN</sub> (注 3)	25	mA	
分	離	Ī	耐	圧	V <sub>SUB</sub>	35	V	
許	容 損	損 失 –	Р		P <sub>D</sub>	1.0	W	
PΤ			F		טי	0.625 (注 4)	VV	
動	動 作 温 度		T <sub>opr</sub>	-40 <b>~</b> 85	°C			
保	呆 存 温 度		T <sub>stg</sub>	<b>−55~150</b>	°C			

注 1: TD62506P/F

注 2: TD62502P/F、TD62503P/F、TD62504P/F

注 3: TD62501P/F、TD62505P/F、TD62507P/F

注 4: 基板実装時 (30×30×1.6mm Cu 50% ガラスエポキシ片面基板)

# 推奨動作条件 (Ta=-40~85°C)

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
コレクタエミッタ間耐圧	V <sub>CEO</sub>		0	_	35	V
コレクタベース間耐圧	V <sub>CBO</sub>		0	-	50	V
コレクタ電流	IC		0	ı	150	mA/ch
入 力 電 圧 TD62506P/F	V <sub>IN</sub>		0	ı	35	V
TD62502P / F	V <sub>IN</sub> (ON)	I <sub>IN</sub> =1mA, I <sub>C</sub> =10mA	14.0	_	25	V
入 カ 電 圧 (出 カ オ ン ) TD62503P/F			2.4	_	25	
TD62504P / F			7.0	_	25	
TD62502P / F	V <sub>IN</sub> (OFF)	I <sub>C</sub> ≦10 <i>μ</i> A	0	_	7.0	V
入 カ 電 圧 (出 カ オ フ ) TD62503P/F			0	_	0.4	
TD62504P / F			0	_	0.8	
TD62501P / F	I <sub>IN</sub>	0				
入 カ 電 流 TD62505P/F			0 —	10	mA	
TD62507P / F						
P 許 容 損 失	- P <sub>D</sub>		_	_	0.360	W
F		(注 1)	_	_	0.325	VV

注 1: 基板実装時 (30×30×1.6mm Cu 50% ガラスエポキシ片面基板)

# 電気的特性 (Ta=25°C)

	項目	記号	測定 回路	測定条件	最小	標準	最大	単位
出	カリーク電流	I <sub>CEX</sub>	1	V <sub>CE</sub> =25V, V <sub>IN</sub> =0	_	1	10	μΑ
出	力 飽 和 電 圧	V ( )	2	I <sub>IN</sub> =1mA, I <sub>C</sub> =10mA	_	_	0.2	V
шл	刀 觅 和 电 江	V <sub>CE</sub> (sat)		I <sub>IN</sub> =3mA, I <sub>C</sub> =150mA (注 1)	_	_	0.8	
直増	流 電 流 (注 2)	(注 2)	2	2 V <sub>CF</sub> =10V, I <sub>C</sub> =10mA	70	_	-	
増	幅 率 (注 3)	h <sub>FE</sub>	2	VCE=10V, IC=10IIIA	50	_		
タ	ーンオン時間	t <sub>ON</sub>	4	4 $V_{OUT}$ =35V, $R_L$ =3.3k $\Omega$ $C_L$ =15pF	_	50	_	ns
タ	ー ン オ フ 時 間	tOFF	4		_	200	_	113

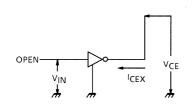
注 1: TD62502P/Fを除く。

注 2: TD62501P/F、TD62505P/F、TD62506P/F、TD62507P/Fに限る。

注 3: TD62502P/F、TD62503P/F、TD62504P/Fに限る。

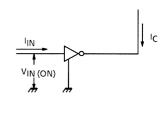
#### 測定回路

#### 1. ICEX

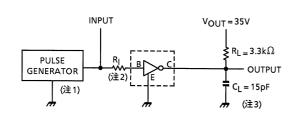


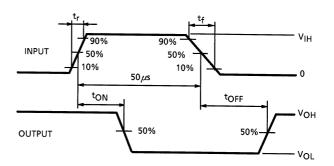
## 2. hFE, VCE (sat)

# 3. V<sub>IN (ON)</sub>



#### 4. ton, toff





注 1: パルス幅  $50\,\mu\,s$ 、デューティサイクル 10% 出力インピーダンス  $50\,\Omega$ 、 $t_r {\le} 5ns$ 、 $t_f {\le} 10ns$ 

注 2: 下表による。

入力条件

品種	R <sub>I</sub>	V <sub>IH</sub>
TD62501P / F	2.7kΩ	3V
TD62502P / F	0Ω	15V
TD62503P / F	0Ω	3V
TD62504P / F	0Ω	10V
TD62505P / F	2.7kΩ	3V
TD62506P / F	0Ω	3V
TD62507P / F	2.7kΩ	3V

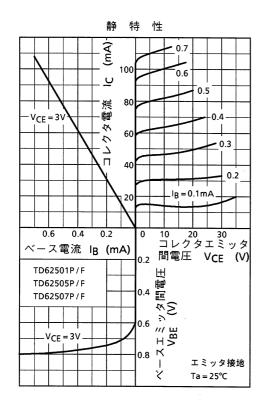
注 3: プローブおよび治具の容量を含む。

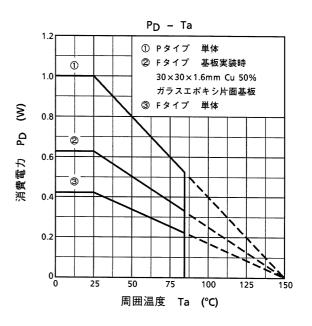
#### 応用上の注意点

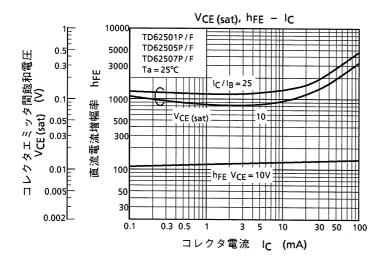
本製品は、過電流・過電圧保護回路などのプロテクション回路を搭載した製品ではありません。 過電流・過電圧が印加された場合は破壊の可能性があります。

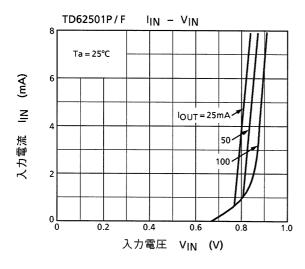
つきましては過電流・過電圧が印加されないよう、設計時は十分ご配慮ください。

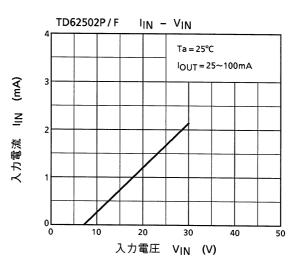
また、出力間ショート、および出力の天絡、地絡時に IC の破壊の恐れがありますので出力ライン、GND ラインの設計は十分注意してください。

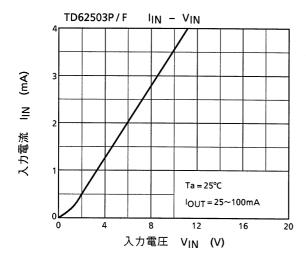


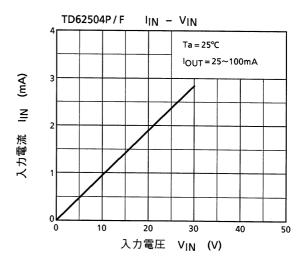


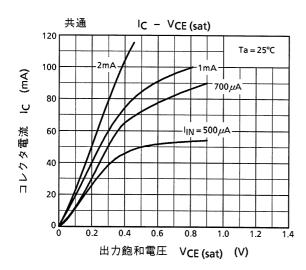




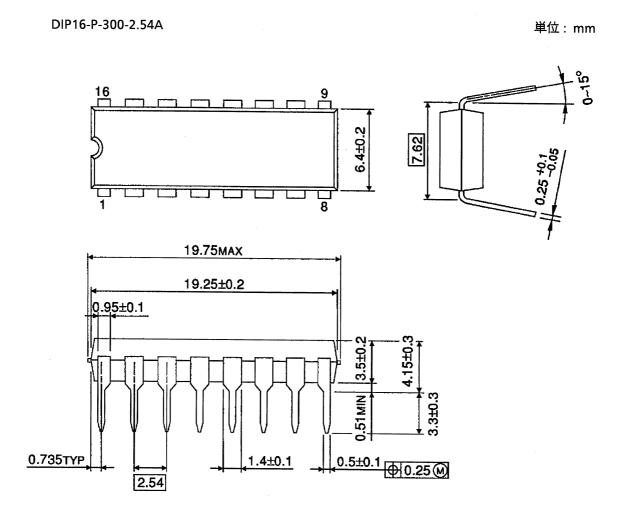








# 外形図

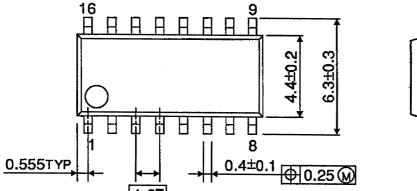


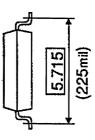
質量: 1.11g (標準)

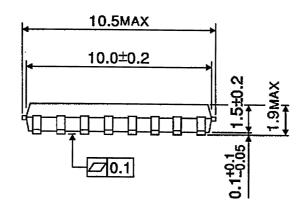
単位: mm

# 外形図

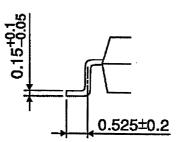
SOP16-P-225-1.27







1.27



質量: 0.16g (標準)